GaAs 低通滤波器芯片

关键指标

通带频率: DC~4GHz

插入损耗: 1.7dB

阻带衰减: 20dB@5.6GHz, 40dB@6.2GHz

回波损耗: 25dB/25dB

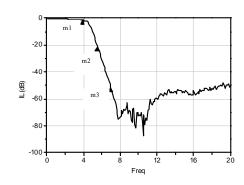
芯片尺寸: 1.8mm×1mm×0.1mm

电性能 (T_A=25℃)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)		DC~4	
输入回波损耗(dB)	ı	25	ı
输出回波损耗(dB)	ı	25	ı
插入损耗(dB)	ı	_	1.7
阻带衰减	-	20	_
@5.6GHz(dB)			
阻带衰减	-	40	-
@6.2GHz(dB)			

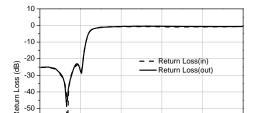
典型测试曲线

插入损耗



m2 Freq:5.6GHz dB(S(2,1)) = 20

m3 Freq:6.2GHz dB(S(2,1)) = 40

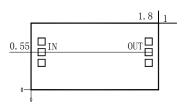


回波损耗

外形和端口尺寸 (mm)

-60

-70 -80



推荐装配图



绝对额定最大值

5.4 80 C-100 1E		
最大输入功率	+27dBm	
工作温度	-55°C ~125°C	
存储温度	-65°C ~150°C	

注意事项

- 1. 芯片在干燥、氮气环境中存储,在超净环境使用;
- 2. GaAs 材料较脆,不能触碰芯片表面,使用时必须小心;
- 3. 芯片用导电胶或合金烧结(合金温度不能超过300℃,时间不能超过30秒),使之充分接地;
- 4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm, 使用 Φ25μm 双金丝键合,建议金丝长度 250~400μm;
- 5. 芯片微波端无隔直电容;
- 6. 芯片对静电敏感,在储存和使用过程中注意防静电。